



柏騰科技 (3518) 法人說明會

日期：2023 / 05 / 30

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- 本公司未來實際產生的營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測性資訊有所差異，其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於簡報內容，未來若有任何變更或調整，本公司不負責更新或修正。

簡報大綱

1. 公司概況
2. 2023年Q1財務資訊
3. 營運現況及展望

公司概況

柏騰科技 3518

- ◆ 成立時間：84.10.20
- ◆ 資本額：80,742萬元
- ◆ 集團人數：約600人
- ◆ 董事長：陳在樸
- ◆ 代理總經理：游秀屏
- ◆ 目前主要產品及其應用：
 - EMI鍍膜—佔比 95%
 - 外觀鍍膜—佔比 5%

關於柏騰



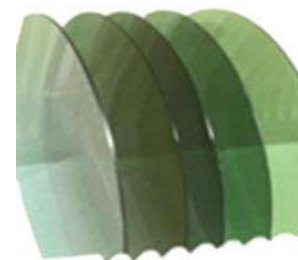
柏騰臺灣總部 技術開發

- 成立時間：1995年
- 資本額：8億零6百萬



EMI電磁波防護鍍膜&外觀鍍膜產品

- 蘇州廠 (3C外觀鍍膜)
 - 南京廠 / 內江廠 (EMI鍍膜)
- 全球NB品牌，塑膠機殼EMI供應商龍頭
市占率**50%**，出貨約**5,000萬**件/年



碳化矽(SiC)產品

- 南崁廠(2023.1)
- 6吋碳化矽(SiC)晶圓
目前5條長晶爐
2023Q3增加至10條。

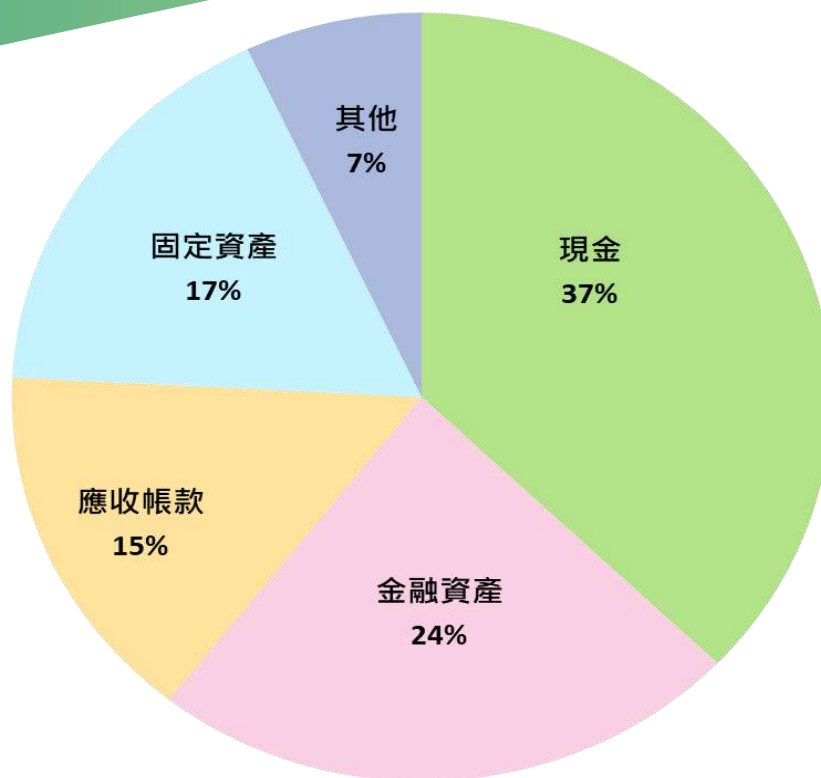
營運資訊

2023年第一季合併資產負債表

單位:新台幣佰萬元

	2023.3.31	%	2022.12.31	%	2022.03.31	%
現金及約當現金	656	37	886	50	396	21
金融資產-流動&非流動	413	23	213	12	557	29
應收帳款及票據	269	15	268	15	460	24
存貨	4	1	5	0	4	0
待出售非流動資產	21	1	19	1	17	1
固定資產及使用權資產	303	17	287	16	296	16
其他動資產	98	6	102	6	176	9
資產總計	1,765	100	1,779	100	1,906	100
短期及一年內到期借款	74	4	74	4	172	9
其他應付款	89	5	118	7	137	7
長期借款	8	1	9	0	77	4
其他負債	95	5	90	5	52	3
負債總計	265	15	290	16	439	23
權益總計	1,500	85	1,489	84	1,467	77
每股淨值	17.63		17.48		18.53	

財務結構與比率



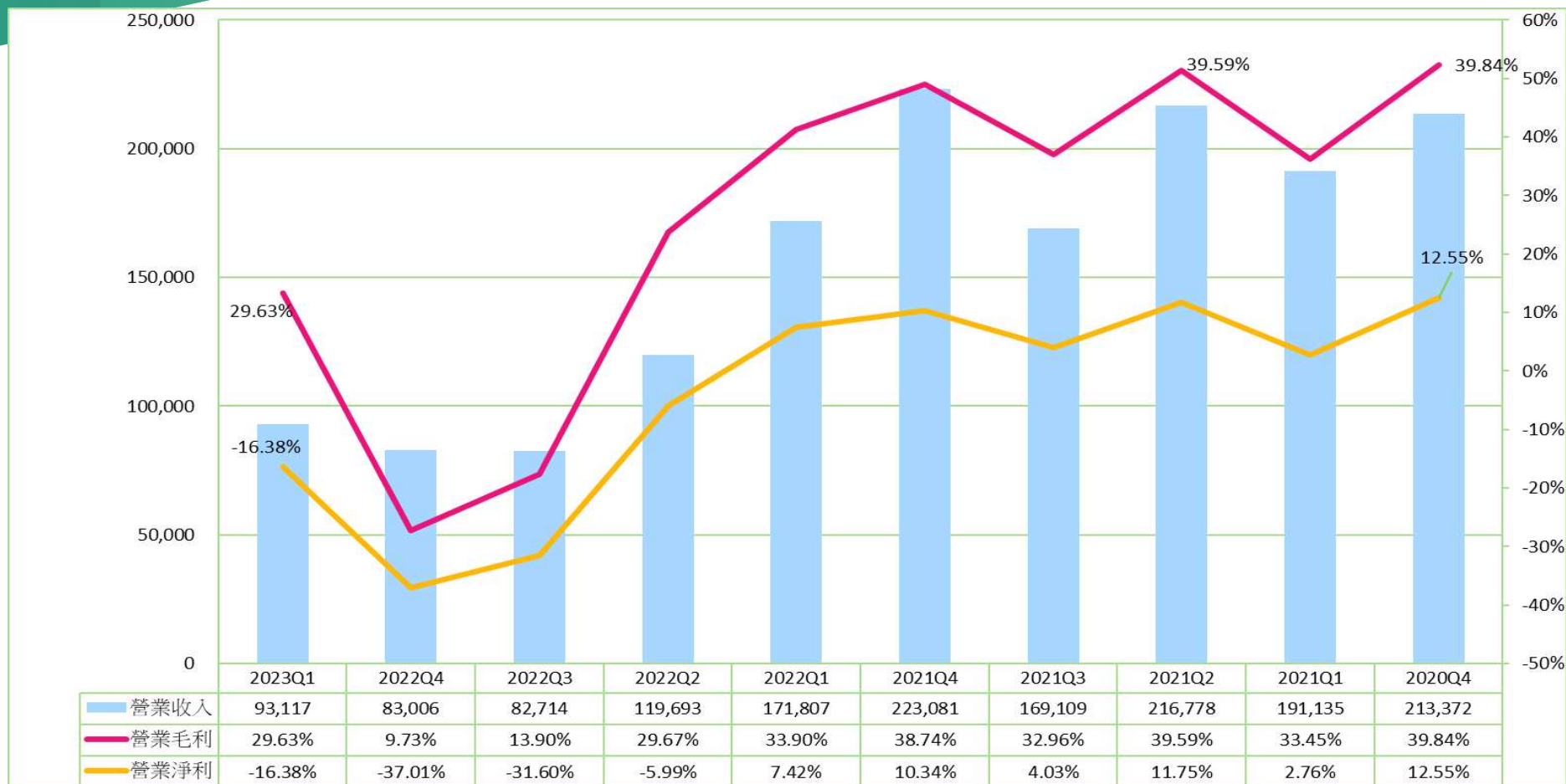
項 目	2023年Q1	2022年	2021年	2020年	2019年
負債比率	15.01	16.30	24.54	37.12	32.60
流動比率	652.88	606.50	377.86	185.25	187.80
現金流量比率	(3.08)	63.32	31.54	(1.05)	(21.64)

2023年第一季 合併綜合損益表

單位:新台幣佰萬元

項目	2023年第一季	2022年第四季	增減%	2022年第一季	增減%
營業收入	93	83	12	172	(46)
營業毛利	28	8	242	58	(53)
營業費用	43	39	10	45	(6)
營業淨利(損)	(15)	(31)	(50)	13	(220)
營業外收支	58	88	(34)	7	736
稅前淨利	42	57	(26)	20	115
所得稅費用	35	8	317	13	179
本期淨利	7	48	(86)	7	0
毛利率(%)	30	10		34	
純益率(%)	7	58		4	
每股盈餘(元)	0.09	0.61		0.09	

收入與毛利率趨勢圖



2023年第一季 合併現金流量表

單位:新台幣佰萬元

	2023年1月1日 至3月31日	2022年1月1日 至3月31日
營業活動之淨現金流入(出)	(6)	9
投資活動之淨現金流入(出)	(219)	(354)
籌資活動之淨現金流入(出)	(5)	(7)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1	26
本期現金及約當現金增(減)數	(230)	(326)
期初現金及約當現金餘額	886	723
期末現金及約當現金餘額	\$656	\$396

營運現況及展望

營運現況及展望



■ NB&鍍膜產品

- NB防EMI產品Q2前仍受產業去庫存及終端消費影響
- 新外觀產品仍受去化庫存影響新品上市時程。
- 增加功能性鍍膜產品-AF、汽車電子、5G、電子元件等。

■ SIC產品

- 2023年1月成功產出6吋碳化矽(SIC)晶體。上半年著重在產能建置、新機試產及製程參數調整，
- 現有5台碳化矽(SIC)長晶爐，預計6月底前再增加5台，SIC基板月產能約600PCS。
- 下半年重點在品質良率的提升及晶體品質驗證。